

宏國德霖科技大學改進教學獎助申請表

※粗線框內欄位請申請人務必填寫

申請日期：112 年 8 月 31 日

申請類別	教師以本校名義參加或指導學生參加國際性或全國性技能、專題競賽，獲得名次者		適用課程	科技前瞻、專題	
申請人簽章		職稱	副教授	單位	資工系
改善教學成果 (以申請前一年9月1日至申請當年8月31日間之改善教學成果為限)					
參賽種類	請依本校「專任教師參賽暨指導學生參賽獎助要點」第三點規定填列競賽類別/級別 類別： <input checked="" type="checkbox"/> 國際賽 <input type="checkbox"/> 全國賽 / 級別： <input checked="" type="checkbox"/> A級 <input type="checkbox"/> B級				
競賽名稱	2023 日本真夏設計創意暨發明展				
審核編號 (教務處填寫)	競賽項目及隊名 依獎助要點第六點規定同一競賽獲獎者最多可提出3組申請		參與者姓名		名次
改 6- 008	Two-way headphone line receiving device		康才華		金牌
改 6- 009	Liquid heating device		康才華		金牌
改 6-					
送審資料	<p>《送審資料不全者不予獎助》</p> <p>1.比賽簽呈(主辦單位之競賽辦法、參賽隊伍清冊/競賽活動手冊)✓</p> <p>2.競賽之報名表(內容應詳列指導教師資料)✓</p> <p>3.獲獎證明文件(如獎狀、獎牌)✓</p> <p>4.其他參賽活動佐證(含參賽活動記錄、競賽等級認定標準參考資料等)</p>				
教學應用說明					
Two-way headphone line receiving device 提供一種雙向耳機線收納裝置，可以雙頭進行收縮，且捲繞方便，迅速快捷，體積小巧，方便攜帶。Liquid heating device 提供一種液體加熱裝置。包括半球形的盛水杯，運用感測器及運算處理器在不同狀況下，找出較優質加熱方式。本裝置的加熱管道導熱性能很好，能快速將熱水的熱量傳向待加熱液體，加熱時間短，加熱效率非常高。					
系 科	業經 112 學年度第 1 學期第 2 次系教評會審查通過。		資訊工程系主任 臧意周		
院、中心	業經 112 學年度第 1 學期第 3 次院、中心教評會審查通過。		工程學院院長 林有銓		
教務處	業經改善教學審核小組審查結果： 審核編號改 6- 008 評定等第： <u>特優</u> 審核編號改 6- 009 評定等第： <u>特優</u> 審核編號改 6- 評定等第： <u> </u> 教務行政組組長 林益彰 審查小組召集人簽章：教務長 林帥月				校長
人事室	人事室主任 許道欣 11/28				校長羅清水(乙)
校教評會	業經校教評會審議，審議結果詳會議紀錄暨相關附件。				
會計室	會計主任 黃啓芳				

註：1.請將附件欄位所列之資料檢附於9月1日前送所屬教學單位審核。
2.請教師將紙本(申請表、切結書及相關附件)送所屬教學單位教評會審查，並將紙本資料掃描成電子檔一份由系上統一彙整上傳至教務處 GOOGLE 雲端。

宏國德霖科技大學教師申請改善教學獎助案

切 結 書

填表日期：中華民國 112 年 8 月 31 日

申請人姓名	康才華	申請教師 所屬系科	資工系
申請類別	改進教學(第六項)		
申請案名稱	2023 日本真夏設計創意暨發明展- :Two-way headphone line receiving device (金牌)		

茲切結保證本人康才華於 112 年度提出之改善教學獎助申請案相關內容，下列所述事項屬實：

- 一、無侵害他人著作權、專利權及其他智慧財產權利之情事，內容中若有屬於他人所有智慧財產權部分，皆已取得權利人之授權，並且依法標示作品來源。
- 二、無違反個人資料保護法相關規定，未經同意而洩漏他人個資之情事。
- 三、如有發生智慧財產權或個人資料保護之糾紛、訴訟，願自負法律責任。

此致

教務處

申請人簽章：




(請簽名蓋章)

註：請於申請時，一併檢附本切結書，未檢附者，不予受理。

宏國德霖科技大學教師申請改善教學獎助案

切 結 書

填表日期：中華民國 112 年 8 月 31 日

申請人姓名	康才華	申請教師 所屬系科	資工系
申請類別	改進教學(第六項)		
申請案名稱	2023 日本真夏設計創意暨發明展- : Liquid heating device (金牌)		
<p>茲切結保證本人<u>康才華</u>於 112 年度提出之改善教學獎助申請案相關內容，下列所述事項屬實：</p> <p>一、無侵害他人著作權、專利權及其他智慧財產權利之情事，內容中若有屬於他人所有智慧財產權部分，皆已取得權利人之授權，並且依法標示作品來源。</p> <p>二、無違反個人資料保護法相關規定，未經同意而洩漏他人個資之情事。</p> <p>三、如有發生智慧財產權或個人資料保護之糾紛、訴訟，願自負法律責任。</p> <p>此致</p> <p>教務處</p> <p>申請人簽章： (請簽名蓋章)</p>			

註：請於申請時，一併檢附本切結書，未檢附者，不予受理。